

## ディスパロン 6500

シーリング材・接着剤用チクソトロピック剤

ディスパロン 6500 は脂肪酸アミドワックスを微粉末状にしたチクソトロピック剤です。樹脂中で加温する事により強固な膨潤構造を形成し、シーリング材、接着剤の流動特性を大幅に改良します。

■性 状 (一般性状であり納入規格値ではありません)

外 観	白色又は微黄色微粉末
主 成 分	アミド
有効成分	100%
粒 子 度	30 μm以下
融 点	123℃
かさ比重	0.14

■用途及び使用方法

- ・ シーリング材 (シリコーン、変成シリコーン)、エポキシ系接着剤等に適しています。
- ・ 静置添加では分散不良を起こす恐れがあります。攪拌添加を推奨します。
- ・ 分散機種はニーダー、プラネタリーミキサー、二軸混練機等での均一攪拌が適しています。分散温度は前記混練機類に付属のジャケット等を用いて 80~120℃の範囲で加温しながら攪拌します。(温度は樹脂により異なります。)
- ・ 添加量は全配合に対し 0.4~1.0% (重量) が標準です。
- ・ ディスパロン 6500 は夏期等 35℃以上の高温環境に数カ月間貯蔵しますと除々にですが膨潤性が低下しますので、出来るだけ涼しい所で保管して下さい。
- ・ シーリング材以外の重ね塗りする様な塗料に使用した場合、上塗り性が著しく阻害される事が有りますので、原則的には使用を避けて下さい。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特種々に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2018 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.